

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2019-008

惠州中京电子科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路 1 号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品、经营模式

公司专注于印制电路板（PCB）的研发、生产和销售与服务，系CPCA行业协会副理事长单位，行业标准制定单位之一，连续多年入围“中国印制电路行业百强企业”，拥有省级工程研发中心和企业技术中心，拥有国家级博士后科研工作站，是广东省创新型企业，在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。

公司主要产品为双面板、多层板、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA），是目前国内少数集刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力于一身的 PCB 制造商，能够同时满足客户不同产品需求、快速响应客户新产品研发。公司产品广泛运用于消费电子、网络通讯、汽车电子、高清显示、医疗终端、金融终端、人工智能、激光读取、生物识别、VR/AR、智能穿戴、无人机等高新技术产品领域。

公司主要经营模式以销定产，依据客户订单组织和安排生产，按不同产品特性定制生产工艺，为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游终端应用领域龙头企业。公司在深化与现有客户良好合作的基础上，积极拓展优质新客户，持续提升公司市场占有率。

2、公司所处的行业情况

印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件，被誉为“电子工业之母”。PCB行业的下游应用领域非常广泛，近年来随着新型消费电子、新能源汽车电子、人工智能、新型高清显示、生物识别、可穿戴设备、物联网、5G通信等高附加值、高成长性新兴产业的迅速发展，PCB产业获得了更广阔的发展空间。公司紧跟市场变化，持续调整优化产业结构，积极布局高端PCB技术与新兴应用市场。公司刚性电路板以高技术含量HDI产品为重点发展方向，公司通过并购重组方式收购FPC行业龙头企业之一的元盛电子，实现刚性电路板、柔性电路板及刚柔结合电路板的全系列印制电路板产品组合。HDI产能全面提升及全系列产品结构组合将成为公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,761,337,240.84	1,076,553,203.25	63.61%	794,188,458.63
归属于上市公司股东的净利润	81,557,970.86	23,744,017.70	243.49%	110,986,387.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,255,351.56	18,943,788.59	270.86%	18,393,436.34
经营活动产生的现金流量净额	133,486,947.79	39,798,307.66	235.41%	-3,906,355.17
基本每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%	0.310
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.06	266.67%	0.310
加权平均净资产收益率	8.07%	2.44%	5.63%	15.04%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,789,956,410.45	1,660,993,265.07	67.97%	1,566,287,988.44
归属于上市公司股东的净资产	1,010,469,257.93	981,569,305.11	2.94%	971,928,664.65

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	301,688,796.78	420,159,926.57	501,896,528.09	537,591,989.40
归属于上市公司股东的净利润	19,099,394.13	21,679,495.58	18,404,538.30	22,374,542.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,117,774.57	15,380,890.17	17,499,864.48	19,256,822.34
经营活动产生的现金流量净额	22,897,254.51	9,123,920.59	3,403,668.62	98,062,104.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

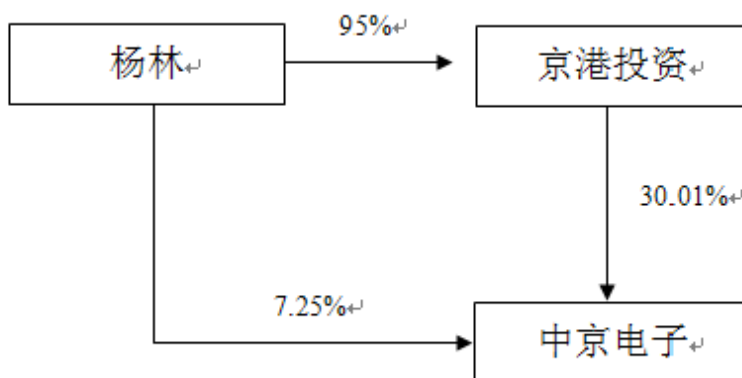
报告期末普通股股东总数	24,143	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	30.01%	111,858,462	0	质押	90,603,961	
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	19.18%	71,492,613	0	质押	32,300,000	
杨林	境内自然人	7.25%	27,043,832	20,282,874	质押	24,330,000	
紫光集团有限公司	国有法人	3.77%	14,047,000	0			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城量化精选股票型证券投资基金	其他	1.05%	3,910,967	0			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	其他	1.03%	3,841,396	0			
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,448,310	0	质押	1,099,997	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200	0			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	其他	0.30%	1,119,100	0			
刘德威	境内自然人	0.27%	1,020,000	765,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年是公司蓄力发展的一年。公司经营管理团队在董事会领导下，围绕公司发展战略和年度经营计划，紧抓行业蓬勃发展的契机，积极整合行业内资源，加强技术研发和市场开拓，努力提升管理运营效率，进一步夯实PCB主营基础，提升产品的市场竞争力，增强了公司发展后劲。

报告期内，公司实现营业收入176,133.72万元，较上年同比增长63.61%；实现净利润8,155.80万元，较上年同比增加243.49%。

报告期内重点完成工作如下：

1、完成对元盛电子控股权的收购

报告期内，公司完成了对FPC行业龙头企业之一的元盛电子控股权的收购。元盛电子系国内最早从事FPC开发的企业之一，经过多年的发展，已在行业内形成了良好的品牌，并与京东方、欧菲科技、伯恩光学、深天马等细分行业龙头企业保持长期的业务合作关系。本次收购有助于补足公司在FPC领域短板，形成覆盖刚性、柔性、刚柔结合线路板的全系列电路板产品组合，成为目前国内少数集刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力于一身的PCB制造商，能够同时满足客户不同产品需求、快速响应客户新产品研发。

目前，公司正加快推动双方实现客户资源的整合共享、业务的互相渗透和协同发展，进一步增强公司盈利水平和抗风险能力。

2、珠海富山工业园5G通信电子电路项目开始筹备

公司与珠海市富山工业园管理委员会签订了《投资协议书》，拟在珠海富山工业园建设以5G通信等产品应用为核心，业内领先的PCB智慧型数字化工厂。公司成立了全资子公司珠海中京电子电路有限公司全面负责该项目的筹建工作。公司已通过竞拍方式获得珠海富山工业园16.6万平米项目建设土地资源，并完成该项目的备案和环评批复工作。

截至目前，公司正进行该项目场地平整、产品设计、施工设计以及数字化智能工厂的设计规划工作，预计在2019年上半年正式动工建设。公司将根据资本市场政策及融资环境，适时通过包括但不限于银行贷款、发行股份、发行可转债等方式筹集项目建设资金，加快项目的建设步伐。该项目的建成将有助于进一步扩大公司业务规模，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，满足客户在5G通信、汽车电子、物联网、人工智能、大数据与云计算等新兴产业应用领域快速增长的产品需求，持续提升公司竞争力。

3、加强市场的开拓，优化产品结构

公司在进一步深化与现有的客户资源合作的基础上，积极开拓行业细分市场品牌客户，向大品牌、大应用集中，打造优质客户群，提高服务质量，以实现与大客户共享发展红利。一方面，公司积极推进与元盛电子在客户资源的整合、业务的互相渗透和协同发展，实现公司销售市场整体优化扩张；另一方面，以研发带动营销，公司加大对具备大市场容量新兴市场和海外市场的开发力度，继续优化订单结构，大力发掘高频高速产品，二阶及以上HDI板，FPC与高多层板大客户和海外订单，并快速切入人工智能、无人机、安防、IOT系列产品、新能源电池管理系统、智能移动终端、OLED屏等新兴市场应用领域。公司凭借优质的产品和服务，赢得了众多品牌大客户的广泛认可及获得“优秀供应商”、“最佳合作伙伴”等诸多奖项。

4、加强科研力度，提升工艺水平和技术能力

为实现公司业务持续、高效发展，公司继续加强对新产品、新材料开发，着力提升研发能力和工艺水平。报告期内，公司累计申请专利25项，获得专利授权10项，并开展了“5G通信用高频高速印制电路组件关键技术研究”、“软硬结合板密集孔钻孔技术研究”、“5G通信高频材料可加工性技术研究”、“5G模块板半孔加工技术研究”、“智能无人机用高频板制作技术研究”、“超声波指纹识别用FPC研究”、“新能源汽车板工艺技术研究”、“3D人脸识别用FPC研究”等多项立项研究，为推动公司在5G通信等新兴应用领域的拓展打下坚实的技术基础。

5、推进企业管理改革，增强企业发展后劲

为进一步提升公司管理运营效率，公司开展了多项改革举措。报告期内，公司进行组织架构改革，公布了新的组织架构和职能模块负责人的任命，强化了总公司整体管控职能，实现了多子公司、多业务中心在人员管理、业务订单、批量采购等方面的资源整合和协同，也进一步提高了市场响应速度。同时，公司积极推行了精益生产项目，升级改造ERP系统，强化了数字化管理，组织召开2019年中京电子战略解码会等一系列活动，为公司持续健康发展打下了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
刚性电路板	1,358,593,202.87	85,545,640.59	18.60%	26.20%	141.42%	1.57%
柔性电路板	194,176,203.97	12,226,564.74	29.01%	100.00%	100.00%	100.00%

柔性电路板组件	189,009,181.12	11,901,216.23	19.07%	100.00%	100.00%	100.00%
---------	----------------	---------------	--------	---------	---------	---------

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明** 适用 不适用**6、面临暂停上市和终止上市情况** 适用 不适用**7、涉及财务报告的相关事项****(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明** 适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	27,040,528.35	应收票据及应收账款	319,604,858.86
应收账款	292,564,330.51		
应付票据	113,770,686.79	应付票据及应付账款	415,987,559.43
应付账款	302,216,872.64		
应付利息	447,158.60	其他应付款	59,681,714.09
其他应付款	59,234,555.49		
管理费用	115,744,111.95	管理费用	78,089,971.54
		研发费用	37,654,140.41

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）	出资设立	2018年3月9日	330,000,000	100.00%
珠海中京电子电路有限公司	出资设立	2018年4月30日	100,000,000	100.00%
珠海亿盛科技开发有限公司	购买	2018年4月30日	175,079,998	55%
珠海元盛电子科技股份有限公司	购买	2018年4月30日	154,920,000	29.18%

全资子公司中京科技与广东粤财信托有限公司、方正证券股份有限公司共同投资设立“惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙）”融资平台用于购买元盛电子55%股权，根据合伙协议及后续份额收购安排，公司及中京科技实质持有中京合伙100%股权。

公司本期以支付现金的方式收购元盛电子公司55.00%的股权，其中：1)通过收购珠海亿盛公司55%的股权间接持有元盛电子25.82%的股权；2)直接收购元盛电子公司29.18%的股权，本次交易后，公司直接和间接持有元盛电子55%股权。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用